

# 2023-2029年中国半导体硅 片行业“专精特新”市场深度分析与投资战略报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2023-2029年中国半导体硅片行业“专精特新”市场深度分析与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202307/385495.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体硅片行业“专精特新”市场深度分析与投资战略报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展概述

1.1 半导体硅片行业的界定

1.1.1 半导体硅片概念界定

1.1.2 半导体硅片所处产业链环节

1.1.3 半导体硅片产品分类

1.1.4 半导体硅片所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

（1）“专精特新”小巨人

（2）专精特新中小企业

（3）其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

（1）中国中小企业发展现状

（2）中国制造业发展现状

（3）服务“国内国际双循环”发展格局

1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析

（1）全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡

（2）中国高科技发展遭遇“卡脖子”

1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

## 第2章：全球及中国半导体硅片行业发展现状分析

### 2.1 全球半导体硅片行业发展现状

#### 2.1.1 全球半导体硅片行业发展规模

#### 2.1.2 全球半导体硅片行业区域发展格局

#### 2.1.3 全球半导体硅片行业企业竞争格局

### 2.2 中国半导体硅片行业发展现状

#### 2.2.1 中国半导体硅片行业发展规模

#### 2.2.2 中国半导体硅片行业区域发展格局

#### 2.2.3 中国半导体硅片行业企业竞争格局

### 2.3 中国半导体硅片行业技术水平及国产化现状

#### 2.3.1 中国半导体硅片行业技术发展现状

##### （1）半导体硅片行业技术创新现状

##### （2）半导体硅片行业专利申请情况

##### （3）半导体硅片行业技术研发趋势

#### 2.3.2 中国半导体硅片行业国产化发展现状

##### （1）半导体硅片行业国产化率分析

##### （2）半导体硅片行业本土企业布局

### 2.4 中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析

## 第3章：中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

### 3.1 中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析

#### 3.1.1 国家层面半导体硅片行业发展相关政策及规划汇总解读

##### （1）半导体硅片行业发展相关政策汇总

##### （2）半导体硅片行业发展相关规划汇总

#### 3.1.2 国家层面半导体硅片行业“专精特新”相关政策汇总解读

#### 3.1.3 国家“十四五”规划对半导体硅片行业发展的影响分析

#### 3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对半导体硅片行业的影响分析

#### 3.1.5 半导体硅片行业“专精特新”发展的政策机遇分析

### 3.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投融资环境分析

#### 3.2.1 中国半导体硅片行业“专精特新”领域主要资金来源

#### 3.2.2 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资主体

- 3.2.3 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资方式
- 3.2.4 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资事件汇总
- 3.2.5 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资机遇分析
  - (1) 半导体硅片行业“专精特新”财税扶持力度
  - (2) 半导体硅片行业“专精特新”信贷支持政策
  - (3) 半导体硅片行业“专精特新”市场化融资渠道
  - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
- 3.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展战略支撑及保障

#### 第4章：中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

- 4.1 中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案解读
  - 4.1.1 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育目的
  - 4.1.2 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育对象
  - 4.1.3 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育内容
  - 4.1.4 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育措施
  - 4.1.5 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业奖励标准
- 4.2 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读
  - 4.2.1 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件
  - 4.2.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件
  - 4.2.3 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件
  - 4.2.4 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读
- 4.3 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析
  - 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状
    - (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展
    - (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征
    - (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布
  - 4.3.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状
    - (1) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育进展
    - (2) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育特征

#### 第5章：中国半导体硅片产业链全景梳理及“专精特新”重点领域汇总

- 5.1 中国半导体硅片产业结构属性（产业链）分析

- 5.1.1 中国半导体硅片产业链结构梳理
- 5.1.2 中国半导体硅片产业链生态图谱
- 5.2 中国半导体硅片产业价值属性（价值链）分析
- 5.2.1 中国半导体硅片行业成本结构分析
- 5.2.2 中国半导体硅片行业价值链分析
- 5.3 中国半导体硅片产业链发展痛点分析
- 5.4 中国半导体硅片产业链“专精特新”鼓励布局方向

## 第6章：中国半导体硅片产业链环节“专精特新”布局状况研究

- 6.1 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”布局状况研究
  - 6.1.1 中国半导体硅片产业生产设备市场发展现状
    - （1）生产设备-晶体生长炉市场发展现状
    - （2）生产设备-单晶硅截断机市场发展现状
    - （3）生产设备-单晶棒滚磨机市场发展现状
  - 6.1.2 中国半导体硅片产业生产设备市场发展痛点分析
  - 6.1.3 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”市场培育现状
  - 6.1.4 中国半导体硅片产业生产设备市场竞争格局分析
  - 6.1.5 中国半导体硅片产业生产设备市场前景及趋势
- 6.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”布局状况研究
  - 6.2.1 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展现状分析
    - （1）8寸（200mm）及以下单晶硅片市场规模
    - （2）8寸（200mm）及以下单晶硅片技术发展现状
    - （3）8寸（200mm）及以下单晶硅片国产化发展现状
  - 6.2.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析
  - 6.2.3 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”市场培育现状
  - 6.2.4 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片市场竞争格局分析
  - 6.2.5 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展前景及趋势
- 6.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片“专精特新”布局状况研究
  - 6.3.1 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展现状分析

- (1) 12寸(300MM)单晶硅片市场发展规模
- (2) 12寸(300MM)单晶硅片技术发展现状
- (3) 12寸(300MM)单晶硅片国产化发展现状
- 6.3.2 中国半导体硅片行业细分市场-12寸(300MM)单晶硅片发展痛点分析
- 6.3.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸(300MM)单晶硅片“专精特新”市场培育现状
- 6.3.4 中国半导体硅片行业细分市场-12寸(300MM)单晶硅片市场竞争格局分析
- 6.3.5 中国半导体硅片行业细分市场-12寸(300MM)单晶硅片发展前景及趋势
- 6.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片“专精特新”布局状况研究
- 6.4.1 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片发展现状分析
  - (1) 18寸(450mm)单晶硅片市场发展规模
  - (2) 18寸(450mm)单晶硅片技术发展现状
  - (3) 18寸(450mm)单晶硅片国产化发展现状
- 6.4.2 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片发展痛点分析
- 6.4.3 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片“专精特新”市场培育现状
- 6.4.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片市场竞争格局分析
- 6.4.5 中国半导体硅片行业细分市场-18寸(450mm)单晶硅片发展前景及趋势

## 第7章：中国半导体硅片行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

- 7.1 中国半导体硅片产业资源区域分布状况
- 7.2 中国半导体硅片行业企业数量区域分布
- 7.3 中国半导体硅片行业区域发展格局分析
- 7.4 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析
- 7.5 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及申报条件
  - 7.5.1 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业培育方案解读
    - (1) 省级“专精特新”企业培育方案解读
    - (2) 市级“专精特新”企业培育方案解读
  - 7.5.2 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业奖励标准
  - 7.5.3 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报条件解读
    - (1) 省级“专精特新”企业申报条件

(2) 市级“专精特新”企业申报条件

#### 7.5.4 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

(1) 省级“专精特新”企业申报流程

(2) 市级“专精特新”企业申报流程

#### 7.6 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”市场培育现状

### 第8章：中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比及案例研究

#### 8.1 中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比

#### 8.2 中国半导体硅片行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

##### 8.2.1 企业一

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

(4) 企业半导体硅片产业链布局状况

(5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

##### 8.2.2 企业二

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

(4) 企业半导体硅片产业链布局状况

(5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

##### 8.2.3 企业三

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

(3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

(4) 企业半导体硅片产业链布局状况

(5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

(6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

##### 8.2.4 企业四

(1) 企业发展历程及基本信息

- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

#### 8.2.5 企业五

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

#### 8.2.6 企业六

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

#### 8.2.7 企业七

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

#### 8.2.8 企业八

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
- (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
- (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

#### (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

### 8.2.9 企业九

#### (1) 企业发展历程及基本信息

#### (2) 企业发展状况

#### (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

#### (4) 企业半导体硅片产业链布局状况

#### (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

#### (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

### 8.2.10 企业十

#### (1) 企业发展历程及基本信息

#### (2) 企业发展状况

#### (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍

#### (4) 企业半导体硅片产业链布局状况

#### (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

#### (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

## 第9章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

### 9.1 中国半导体硅片行业市场前景预测

### 9.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判

### 9.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展前景预测

## 第10章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

### 10.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性分析

#### 10.1.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资壁垒分析

#### 10.1.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资风险预警及防范

### 10.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资价值评估

### 10.3 中国半导体硅片行业“专精特新”投资机会分析

#### 10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

#### 10.3.2 区域市场投资机会

#### 10.3.3 细分市场投资机会

### 10.4 中国集成电路设计行业“专精特新”潜在发展方向分析

## 第11章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略及发展建议

### 11.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略

### 11.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展建议

## 图表目录

图表1：中国半导体硅片行业本土企业布局情况

图表2：中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析

图表3：截至2021年中国半导体硅片行业发展政策汇总-国家层面

图表4：截至2021年中国半导体硅片行业发展规划汇总-国家层面

图表5：截至2021年中国半导体硅片行业“专精特新”发展政策解读-国家层面

图表6：中国半导体硅片产业链发展痛点分析

图表7：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片本土企行业布局情况

图表8：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析

图表9：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片本土企行业布局情况

图表10：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展痛点分析

图表11：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片本土企行业布局情况

图表12：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展痛点分析

图表13：企业一发展历程

图表14：企业一基本信息表

图表15：企业一股权穿透图

图表16：企业一经营状况

图表17：企业一整体业务架构

图表18：企业一销售网络布局

图表19：企业一半导体硅片业务布局优劣势分析

图表20：企业二发展历程

图表21：企业二基本信息表

图表22：企业二股权穿透图

图表23：企业二经营状况

图表24：企业二整体业务架构

图表25：企业二销售网络布局

图表26：企业二半导体硅片业务布局优劣势分析

图表27：企业三发展历程

图表28：企业三基本信息表

图表29：企业三股权穿透图

图表30：企业三经营状况

图表31：企业三整体业务架构

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202307/385495.html>